

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2026年6月9日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上交流会）
参与机构	盈米基金、高毅资产
时间	<u>2026年6月9日</u>
地点	苏州
上市公司接待人员姓名	董事会秘书      董铭彦 IR      蔡芳祺
投资者关系活动主要内容介绍	主要内容介绍： 一、公司情况介绍 二、投资者问答 投资者问答：

**1、除了关键的主营产品线之外，公司还有其他布局 and 战略吗？**

**答：**公司持续集中研发资源，深度挖掘大客户业务发展过程中衍生的新增需求，稳步推进从单一产品线向多品类产品矩阵的战略拓展，为公司营收持续增长提供有力支撑。同时，公司积极把握大客户在新一代产品领域的预研需求，重点布局 AI 眼镜用骨传导声学麦克风、车载及机器人领域 IMU 等新产品与新技术研发，目前相关项目研发工作正按计划推进，相关产品研发及市场推广均存在不确定性，请投资者注意风险。

**2、江苏敏成芯半导体有限公司跟公司有关系吗？主要是哪方面的产品布局？**

**答：**敏成芯是公司与合作伙伴共同投资设立，公司控股的一家公司，主要是做 MEMS 探针相关的布局，公司工艺体系与 MEMS 探针高度同源，公司以现有传感器制造能力为基础切入该赛道，产品对标国际 MEMS 探针领域头部企业，后续将逐步推进产品落地与业务延伸。相关产品研发及市场推广均存在不确定性，请投资者注意风险。

**3、其他方面还有什么亮点值得市场关注吗？**

**答：**主营的声学、压力产品线根据年度计划及客户需求情况推进，新增的产品也积极拓展应用领域和出货机会，公司的产品思路逐渐向以 MEMS 技术为基础颠覆传统技术的方向转变，并关注工业类等较高毛利但是市场偏分散的下游行业方向。截至目前，公司作为拥有 MEMS 全产业链研发能力，且具有国内稀缺的多品类 MEMS 产品研发、生产能力的企业，一直致力于打造全品类的 MEMS 企业，经过之前的积累，多产品线的产品已陆续在各自的市场领域实现了导入和进入量产阶段。市场需求存在波动周期，销售存在不确定性，公司亦会受此影响，请投资者注意投资风险。

**4、2026 年，压力产品接下来还会继续为公司全年营收起到良好的带动吗？**

	<p><b>答：</b>压力产品会更加的多元化，从可穿戴产品向手机领域延伸，以现有合作为基础，继续扩大在知名品牌中的份额并重点向手机高度计应用拓展，实现从可穿戴到手机下游领域的跨越；微差压方面，积极研发新一代的产品，推动主力产品向更高毛利率结构切换，通过快速技术迭代构建“技术+市场”的双重壁垒。相关产品研发及市场推广均存在不确定性，请投资者注意风险。</p>
日期	<b>2026年6月9日</b>